|  |  |
| --- | --- |
| 编 号 |  |
| 批准号 |  |

射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室

开放课题申请书

**课题名称：**

**申 请 人：**

**单 位：**

**通讯地址：**

**联系电话：**

**E-mail：**

**申请日期：**

射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室

二〇二〇年制

填 表 说 明

1. 填写前请先查阅《射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室（南京邮电大学）开放课题管理办法》和《射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室开放课题申请指南》。
2. 申请书各项内容要求实事求是，逐项认真填写。表达要明确、严谨，字迹要清楚易辩，外来语要同时用原文和中文表达。
3. 申请者不用填写封面上的“编号”和“批准号”。
4. 申请书为A4纸本，各栏空格如不够时，可自行加页，纸张大小与申请书一致。
5. 纸质申请书请用A4纸双面打印，一式三份（至少一份为原件）。提交纸质申请书的同时应提交电子版，电子版申请书应与纸质申请书一致。
6. **基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究课题 | 名 称 | | |  | | | | | | | | | |
| 性 质 | | | A．基础研究  B．应用研究 | | | | | 类 别 | 1. 重点课题 2. 一般课题 | | | |
| 起始年月 | | | 年 月 至 年 月 | | | | | 申请金额 | 万元 | | | |
| 申请人 | 姓 名 | | |  | | | 性 别 | |  | 出生年月 | | 年 月 | |
| 职 称 | | |  | | | 所学专业 | |  | | | | |
| 最后学位 | | |  | | | 授予单位 | |  | | | | |
| 联系电话 | | |  | | | E-mail | |  | | | | |
| 工作单位 | 名 称 | | |  | | | | | | | | | |
| 地 址 | | |  | | | | | | 邮政编码 | |  | |
| 课题组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 性别 | 年龄 | | 职 称 | 专 业 | | 工 作 单 位 | | | 在本课题  中的分工 | | 签 章 |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |

1. **立项依据**

|  |
| --- |
| 1. **研究背景与意义** |
| 1. **国内外研究现状** |

**三、研究方案**

|  |
| --- |
| **1. 研究内容、研究目标和拟解决的关键问题** |
| **2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案以及可行性分析** |
| **3. 本课题的创新之处** |
| **4. 预期研究成果及成果提交形式** |

**四、研究基础**

|  |
| --- |
| **1.申请者本人与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩** |
| **2.课题组主要成员近期已发表的与本项目有关的主要论著目录和获得学术奖励情况** |

**五、课题研究进度安排**

（包括进度安排、阶段性成果等）

|  |
| --- |
|  |

**六、经费预算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出科目 | 预算数  （万元） | 计 算 依 据 |
| 1. 测试/计算/分析费 |  |  |
| 2. 差旅费 |  |  |
| 1. 资料/版面费 |  |  |
| 1. 实验材料费 |  |  |
| 1. 仪器设备费 |  |  |
| 1. 小型会议费 |  |  |
| 1. 研究生助研费 |  |  |
| 1. 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 备注 | 差旅费不高于20%，研究生助研费不高于10%。 | |

**七、推荐人意见**

|  |
| --- |
| （具有硕士学位和中级职称的申请者需由两名同行高级职称科技工作者推荐，具有高级职称或博士学位的申请者无须推荐。）  推荐人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年 月 日 |

**八、项目负责人承诺**

本人确认本申报书及附件内容真实、准确，项目如获立项，将严格按照《南京邮电大学射频集成与微组装国家地方联合工程实验室开放课题管理办法》与本申报书的规定，认真履行项目负责人职责，积极组织开展研究工作，合理安排研究经费，按时报送有关材料并接受检查。若申报书及附件内容失实或在项目执行过程中违反相关规定，本人将承担全部责任。

负责人签字：

年 月 日

**九、项目承担单位意见**

已按项目申请要求对项目负责人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照南京邮电大学射频集成与微组装国家地方联合工程实验室的规定及时报送有关材料。

单位（公章）：

年 月 日

十、附件

1．代表性论文：重点项目10篇以内、一般项目5篇以内，须提供论文首页、论文检索证明；

2．承担省部级以上科研项目情况：须提供项目批文复印件；

3．获奖情况：须提供获奖证书复印件；

4．申请授权专利情况：须提供专利证书复印件；

5．产生经济社会效益情况：须提供相关证明材料；

6．获得省部级以上人才计划情况：须提供人才计划批文复印件。